

OPS ++

Unité centrale qui s'intègre à l'arrière de l'écran permettant d'accéder au système Windows de votre écran interactif.

Résumé des données techniques

- **Référence : OPS ++**
- Module PC pour écran interactif
- Compatible avec tout type de technologie d'écran interactif
- **Windows 11 Pro**
- Intégration à l'arrière de l'écran dans le slot dédié
- Aucune alimentation supplémentaire
- **Processeur : Intel Core i7-1165G7**
 - ⇒ 4 cœurs 8 fils
 - ⇒ Fréquence de base 3,40 GHz
 - ⇒ Fréquence turbo maximale 4,00 GHz
- **RAM : 16GB DDR4 NB 2666MHz 1.2V(Z)**
- **Disque dur : 512GB SSD X200 M.2 2280 SATA**
- Wifi : 802.11 AC 5 GHz/2,4 GHz double bande
- Port : 1*DP Port\1*HDMI\1*VGA\4*USB 2.0\2*USB 3.0\1*RJ45\1*MIC\1*SPK\2*ports d'antenne WIFI\1*TYPE-C
- 1* bouton d'alimentation\1* OPS JAE Port
- **Dimensions : 180*195*42mm**
- **Poids : 1.8 kg**



OPS ++

Caractéristiques Techniques :

1. Interface E/S :

- Bouton de Commutation : 1 x
- Interfaces Audio : 2 x (MIC_IN/LINE_OUT)
- Interface d'Affichage HDMI : 1 x
- Interface d'Affichage DP : 1 x
- Interface LAN : 1 x (par défaut, peut être augmentée à deux pour obtenir des ports réseau doubles)
- Interfaces USB 3.0 : 2 x
- Interfaces USB 2.0 : 4 x
- Interface TYPE-C : 1 x (sans puce soudée, vitesse par défaut USB 2.0)
- Bouton de Restauration en un Clic : 1 x (En cas de dysfonctionnement du système nécessitant une restauration aux paramètres d'usine, maintenez ce bouton enfoncé dès la mise sous tension pour activer le mode de restauration en un clic)

2. Spécifications Techniques :

- Taille du Boîtier : 195 mm x 180 mm x 42 mm
- Processeur Central : Équipé du processeur mobile Intel ® Core ™ Tiger Lake I7 1165G7
- Mémoire :
 - Supporte 1 emplacement de mémoire DDR4 SO-DIMM 260 broches (à l'arrière du PCB)
 - Mémoire DDR4 SO-DIMM 1.2V de 16 Go
 - Supporte une mémoire maximale de 128 Go avec une fréquence de 2400 MHz
- Disque Dur : Disque SSD de 512 Go
- Emplacements d'Expansion :
 - 1 x emplacement M.2, prend en charge les disques SSD à interface MiniPCIE, prend en charge les protocoles NEME et Msata (à l'arrière du PCB)
 - 1 x emplacement M.2, prenant en charge le module WIFI M.2 (à l'arrière du PCB)
- **Interfaces Intégrées :**
 - 1 x Broche de Commutation à Trois Broches du Panneau Avant (FPANEL)
 - 1 x Ventilateur de Refroidissement du CPU (CPU-FAN)
 - 1 x Interface de Broche COM Intégrée
 - 1 x JPUSB (USB en veille avec cordon en direct, pas de cavalier par défaut, c'est-à-dire USB en veille sans alimentation)